(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年7 月3 日 (03.07.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/055201 A1

(51) 国際特許分類7:

H04N 5/335, 5/232, G06T 7/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/12887

(22) 国際出願日:

2002年12月10日(10.12.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2001-389567

2001年12月21日(21.12.2001) JP

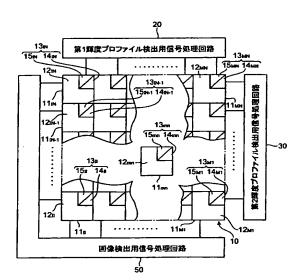
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の 1 Shizuoka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 杉山 行信 (SUGIYAMA,Yukinobu) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 豊田 晴義 (TOYODA,Haruyoshi) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 向坂 直久 (MUKOZAKA,Naohisa) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹,外(HASEGAWA,Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都中央区 銀座二丁目6番12号 大倉本館 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

[毓葉有]

(54) Title: IMAGING DEVICE

(54) 発明の名称: 撮像装置



FP03-0375 -00WO-HP '04.5.18 SEARCH REPORT

1

(57) Abstract: An imaging device having a photosensitive region (10) in which a plurality of pixels (11mn) are two-dimensionally arrayed, comprising an image detection unit (50) consisting of a first photosensitive portion (12mn) and a second photosensitive portion (13mn) in which each pixel (11mn) produces outputs according the intensity of each incident light, for reading outputs from the first photosensitive portion (12mn) and detecting images based on the outputs, and luminance profile detection units (20, 30) for reading outputs from the second photosensitive portion and detecting luminance profiles in first and second directions in the two-dimension array based on the outputs, whereby it is possible to detect images, as well as detect a light-incident two-dimension position.

20...FIRST LUMINANCE PROFILE DETECTING SIGNAL PROCESSING CIRCUIT 30...SECOND LUMINANCE PROFILE DETECTING SIGNAL PROCESSING CIRCUIT

50...IMAGE DETECTING SIGNAL PROCESSING CIRCUIT

[続葉有]

WO 03/055201 A1



- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

複数の画素 1 1 mnが 2 次元配列された光感応領域 1 0 を有する撮像装置において、各 1 画素 1 1 mnが各々入射した光の強度に応じた出力を行う第 1 光感応部分 1 2 mnと第 2 光感応部分 1 3 mnとで構成され、前記第 1 光感応部分 1 2 mnからの出力を読み出して当該出力に基づいて画像を検出するための画像検出部 5 0 と、前記第 2 光感応部分からの出力を読み出して当該出力に基づいて前記 2 次元配列における第 1 の方向及び第 2 の方向での輝度プロファイルを検出するための輝度プロファイル検出部 2 0 、3 0 とを備える。これによって、画像の検出と共に、光が入射した 2 次元位置の検出を行うことが可能となる。



明細書

撮像装置

技術分野

本発明は、撮像装置に関するものである。

5 背景技術

10

15

20

25

従来、CMOS型イメージセンサ等の固体撮像素子を用いて撮像し、画像を検 出することが一般的に行われている。

発明の開示

しかしながら、従来のものでは、撮像による画像の検出と共に、光が入射した 2次元位置の検出を行うということは不可能であった。

本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、画像の検出と共に、光が入射した 2次元位置の検出を行うことができる撮像装置を提供することを課題とする。

本発明に係る撮像装置は、画素が2次元配列された光感応領域を有する撮像装置であって、各々入射した光の強度に応じて出力する第1光感応部分と第2光感応部分とで1画素が構成されており、第1光感応部分からの出力を読み出して当該出力に基づいて画像を検出するための画像検出部と、第2光感応部分からの出力を読み出して当該出力に基づいて2次元配列における第1の方向及び第2の方向での輝度プロファイルを検出するための輝度プロファイル検出部とを備えることを特徴としている。

本発明に係る撮像装置では、1つの画素に入射した光は当該画素を構成する第 1 光感応部分及び第 2 光感応部分それぞれにおいて検出されて、光強度に応じた 出力が光感応部分毎になされる。そして、画像検出部により、第 1 光感応部分からの出力が読み出されて当該出力に基づいて画像が検出される。また、輝度プロファイル検出部により、第 2 光感応部分からの出力が読み出され当該出力に基づいて 2 次元配列における第 1 の方向及び第 2 の方向での輝度プロファイルが検出される。このように、1 画素が第 1 光感応部分と第 2 光感応部分とで構成されて

10

15

20

25



いることから、画像の検出と共に、光が入射した2次元位置の検出を行うことが 可能となる。

また、第1光感応部分からの出力を画像検出部に導くための配線と第2光感応部分からの出力を輝度プロファイル検出部に導くための配線とが画素間を延びて設けられていることが好ましい。このように構成した場合、それぞれの配線により第1光感応部分及び第2光感応部分への光の入射を妨げられることはなく、検出感度の低下を抑制できる。

また、第2光感応部分は、同一面内にて隣接して配設された複数の光感応部分 を含み、2次元配列における第1の方向に配列された複数の画素にわたって、第 2 光感応部分に含まれる複数の光感応部分のうち一方の光感応部分同士が電気的 に接続され、2次元配列における第2の方向に配列された複数の画素にわたって 、第2光感応部分に含まれる複数の光感応部分のうち他方の光感応部分同士が電 気的に接続されていることが好ましい。このように構成した場合、1つの第2光 威応部分に入射した光は当該第2光感応部分に含まれる光感応部分それぞれにお いて検出されて、光強度に応じた電流がそれぞれの光感応部分毎に出力される。 そして、一方の光感応部分同士が2次元配列における第1の方向に配列された複 数の画素にわたって電気的に接続されているので、一方の光感応部分からの電流 出力は第1の方向に送られる。また、他方の光感応部分同士が2次元配列におけ る第2の方向に配列された複数の画素にわたって電気的に接続されているので、 他方の光感応部分からの電流出力は第2の方向に送られる。このように、一方の 光感応部分からの電流出力は第1の方向に送られるとともに、他方の光感応部分 からの電流出力は第2の方向に送られることから、第1の方向での輝度プロファ イルと第2の方向での輝度プロファイルとをそれぞれ独立して得ることが可能と なる。この結果、1画素に複数の光感応部分を配設するという極めて簡素な構成 にて、入射した光の2次元位置を高速に検出することができる。

また、第1の方向に配列された複数の画素にわたって、第2光感応部分に含ま

10

15

20

25



れる複数の光感応部分のうち一方の光感応部分同士を電気的に接続するための配線が、画素間を第1の方向に延びて設けられており、第2の方向に配列された複数の画素にわたって、第2光感応部分に含まれる複数の光感応部分のうち他方の光感応部分同士を電気的に接続するための配線が、画素間を第2の方向に延びて設けられていることが好ましい。このように構成した場合、それぞれの配線により光感応部分への光の入射を妨げられることはなく、検出感度の低下を抑制できる。

また、第2光感応部分は入射した光の強度に応じた電流を出力し、輝度プロファイル検出部は、第1の方向に配列された複数の画素間において電気的に接続された一方の光感応部分群からの電流出力を第2の方向に順次読み出すための第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタと、第2の方向に配列された複数の画素間において電気的に接続された他方の光感応部分群からの電流出力を第1の方向に順次読み出すための第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタと、第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタと、第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタにより順次読み出される各一方の光感応部分群からの電流出力を順次入力し、その出力を電圧出力に変換する第1積分回路と、第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタにより順次読み出される各他方の光感応部分群からの電流出力を順次入力し、その出力を電圧出力に変換する第2積分回路と、を含んでいることが好ましい。このように構成した場合、第1の方向での輝度プロファイルと第2の方向での輝度プロファイルとを極めて簡易な構成にて検出することができる。

また、第1光感応部分は入射した光の強度に応じた電流を出力し、画像検出部は、第1光感応部分からの電流出力を第1の方向に順次読み出すための第1画像 検出用シフトレジスタと、第1画像検出用シフトレジスタにて第1の方向に順次 読み出された電流出力を第2の方向に順次読み出すための第2画像検出用シフトレジスタと、を含んでいることが好ましい。このように構成した場合、画像を極めて簡易な構成にて検出することができる。

10

15

20



また、輝度プロファイル検出部は、検出した第1の方向での輝度プロファイルにおける所定輝度以上の画素位置を特定する第1画素位置特定部と、検出した第2の方向での輝度プロファイルにおける所定輝度以上の画素位置を特定する第2画素位置特定部とを含み、画像検出部は、第1画素位置特定部及び第2画素位置特定部にてそれぞれ特定された画素位置を含む画像を検出することが好ましい。このように構成した場合、所定輝度以上の領域を含む画像を極めて高速にて検出することができる。また、当該撮像装置の動体追尾センサ等への適用が可能となる。

図面の簡単な説明

図1は、本実施形態に係る撮像装置を示す概念概略構成図である。

図2は、本実施形態に係る撮像装置に含まれる光感応領域の一例を示す要部拡 大平面図である。

図3は、本実施形態に係る撮像装置に含まれる光感応領域を示す概略構成図である。

図4は、本実施形態に係る撮像装置に含まれる第1輝度プロファイル検出用信 号処理回路を示す概略構成図である。

図5は、本実施形態に係る撮像装置に含まれる第2輝度プロファイル検出用信 号処理回路を示す概略構成図である。

図6Aは、第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタから出力される信号の 経時的変化を示すグラフである。

図6Bは、第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタから出力される信号の 経時的変化を示すグラフである。

図6Cは、第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタから出力される信号の 経時的変化を示すグラフである。

25 図 6 D は、第 1 積分回路に入力されるリセット信号の経時的変化を示すグラフ である。

10

20



図6Eは、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路から出力される電圧の経 時的変化を示すグラフである。

図7Aは、第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタから出力される信号の 経時的変化を示すグラフである。

図7Bは、第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタから出力される信号の 経時的変化を示すグラフである。

図7Cは、第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタから出力される信号の 経時的変化を示すグラフである。

図7Dは、第2積分回路に入力されるリセット信号の経時的変化を示すグラフである。

図7Eは、第2輝度プロファイル検出用信号処理回路から出力される電圧の経 時的変化を示すグラフである。

図8は、本実施形態に係る撮像装置に含まれる画像検出部を示す概略構成図である。

15 図 9 A は、第 1 画像検出用シフトレジスタから出力される信号の経時的変化を 示すグラフである。

図9Bは、第1画像検出用シフトレジスタから出力される信号の経時的変化を 示すグラフである。

図9Cは、第2画像検出用シフトレジスタから出力される信号の経時的変化を 示すグラフである。

図9Dは、第2画像検出用シフトレジスタから出力される信号の経時的変化を 示すグラフである。

図9 E は、第3積分回路に入力されるリセット信号の経時的変化を示すグラフである。

25 図 9 F は、第 3 積分回路から出力される電圧の経時的変化を示すグラフである。

10

15

20

25



図10は、本実施形態に係る撮像装置の変形例を示す概略構成図である。

図11は、本実施形態に係る撮像装置の変形例を示す概略構成図である。

図12Aは、図11に示された撮像装置の変形例の動作を説明するための図である。

図12Bは、図11に示された撮像装置の変形例の動作を説明するための図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の実施形態に係る撮像装置について図面を参照して説明する。なお、説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いることとし、重複する説明は省略する。以下では、パラメータMおよびNそれぞれを2以上の整数とする。また、特に明示しない限りは、パラメータmを1以上M以下の任意の整数とし、パラメータnを1以上N以下の任意の整数とする。

図1は、本実施形態に係る撮像装置を示す概念概略構成図である。本実施形態に係る撮像装置1は、図1に示されるように、光感応領域10と、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20と、第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30、画像検出部としての画像検出用信号処理回路50とを有している。ここで、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20と第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30とが輝度プロファイル検出部を構成する。

光感応領域 10 は、画素 11_{mn} がM行N列に 2 次元配列されている。 1 画素は、各々に入射した光の強度に応じた電流を出力する第 1 光感応部分 12_{mn} と第 2 光感応部分 13_{mn} を同一面内にて隣接して配設することで構成されている。また、第 2 光感応部分 13_{mn} は、同一面内にて隣接して配設された複数(本実施形態においては、 2 つ)の光感応部分 14_{mn} , 15_{mn} を含んでいる。

2次元配列における第1の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{1N} , 11_{21} ~ 11_{2N} , · · · , 11_{M1} ~ 11_{MN} にわたって、第2光感応部分 13_{mn} に含まれる複数の光感応部分 14_{mn} , 15_{mn} のうち一方の光感応部分 14_{mn} 同士(

10

15

20

25



たとえば、一方の光感応部分 14_{11} ~ 14_{1N})が電気的に接続されている。また、第2光感応部分 13_{mn} に含まれる複数の光感応部分 14_{mn} , 15_{mn} のうち他方の光感応部分 15_{mn} 同士(たとえば、一方の光感応部分 15_{11} ~ 15_{1N})が電気的に接続されている。

ここで、図2及び図3に基づいて、光感応領域10の構成について説明する。 図2は、撮像装置に含まれる光感応領域の一例を示す要部拡大平面図であり、図 3は、撮像装置に含まれる光感応領域を示す概略構成図である。なお、図2にお

いては、絶縁層、保護層等の図示を省略している。

光感応領域10は、P型(第1導電型)の半導体からなる半導体基板40と、当該半導体基板40の表層に形成されたN型(第2導電型)の半導体領域41,42,43とを含んでいる。これにより、第1光感応部分12mnは半導体基板40部分と第2導電型半導体領域41とを含み、フォトダイオード61が構成されることとなる。また、第2光感応部分13mnに含まれる一方の光感応部分14mnは半導体基板40部分と第2導電型半導体領域42とを含み、フォトダイオード62が構成されることとなる。また、第2光感応部分13mnに含まれる他方の光感応部分15mnは半導体基板40部分と第2導電型半導体領域43とを含み、フォトダイオード63が構成されることとなる。第1光感応部分12mnは、パッシブピクセルセンサ(PPS: Passive Pixel Sensor)に構成されている。

第2導電型半導体領域42,43は、図2に示されるように、光入射方向から 見て略三角形状を呈しており、1画素において2つの領域42,43が互いに一 辺が隣接して形成されている。半導体基板40は、接地電位とされている。なお 、光感応領域10は、N型の半導体からなる半導体基板と、当該半導体基板の表 層に形成されたP型の半導体領域とを含んで構成されていてもよい。

領域41には、絶縁層(図示せず)に形成されたスルーホール(図示せず)を 介して第1配線45が電気的に接続されている。また、ポリシリコンからなるM OSゲート46が設けられており、MOSゲート46には第2配線47が電気的



に接続されている。領域41とMOSゲート46によりスイッチ素子64(電界効果トランジスタ:FET)が構成されることとなる。スイッチ素子64のドレインが領域41の大きな面積部分に相当し、ソースが第1配線45に接続される

領域42には、絶縁層(図示せず)に形成されたスルーホール(図示せず)を介して第3配線48が電気的に接続されている。領域43には、絶縁層(図示せず)に形成されたスルーホール(図示せず)を介して第4配線49が電気的に接続されている。なお、上述した絶縁層の材料としては SiO_2 又はSiN等を用いることができ、第1配線45~第4配線49の各配線の材料としてはA1等の

10 金属を用いることができる。

第1配線45は、各画素 11_{mn} における領域41を第1の方向にわたって電気的に接続するものであって、画素 11_{mn} 間を第1の方向に延びて設けられている。第2配線47は、MOSゲート46を第2の方向にわたって電気的に接続するものであって、画素 11_{mn} 間を第2の方向に延びて設けられている。

15

5

第3配線48は、各画素 11_{mn} における領域42を第1の方向にわたって電気的に接続するものであって、画素 11_{mn} 間を第1の方向に延びて設けられている。このように、各画素 11_{mn} における領域42を第3配線48で接続することにより、2次元配列における第1の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{1N} , 11_{21} ~ 11_{2N} ,···, 11_{M1} ~ 11_{MN} にわたって一方の光感応部分 14_{mn} 同士(たとえば、一方の光感応部分 14_{11} ~ 14_{1N})が電気的に接続されて、光感応領域10において第1の方向に長く延びる光感応部が構成される。この第1の方向に長く延びる光感応部はM列形成されることになる。

20

25

第4配線49は、各画素 11_{mn} における領域43を第2の方向にわたって電気的に接続するものであって、画素 11_{mn} 間を第2の方向に延びて設けられている。このように、各画素 11_{mn} における領域43を第4配線49で接続することにより、2次元配列における第2の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{M1}

10

15

20

25



, $11_{12}\sim11_{M2}$,・・・, $11_{1N}\sim11_{MN}$ にわたって他方の光感応部分 15_m ,同士(たとえば、他方の光感応部分 $15_{11}\sim15_{M1}$)が電気的に接続されて、 光感応領域10において第2の方向に長く延びる光感応部が構成される。この第2の方向に長く延びる光感応部はN行形成されることになる。

また、光感応領域10においては、上述した第1の方向に長く延びるM列の光 感応部と第2の方向に長く延びるN行の光感応部とが同一面上に形成されること になる。

図2から分かるように、図3において、第2配線47及び第4配線49は図3中左右方向に並んでいる画素11間でつながっており、第1配線45及び第3配線48は図3中上下方向に並んでいる画素11間でつながっている。

領域42,43の形状は、図2に示された略三角形状のものに限られず、他の 形状であってもよく、たとえば、光入射方向から見て長方形状や櫛状を呈してい てもよい。また、1画素あたり2以上の領域としてもよい。なお、1画素あたり 第1の方向と第2の方向の第2導電型半導体領域の面積が異なっていても、画素 間で夫々の方向ごとに一定であればよい。すなわち、同一の方向に延びる全ての 配線で各々に接続されている光感応領域の総面積が同じであればよい。

続いて、図4及び図5に基づいて、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路 20及び第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30の構成について説明する 。図4は、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路を示す概略構成図であり、 図5は、第2輝度プロファイル検出用信号処理回路を示す概略構成図である。

第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20は、光感応領域10に入射した 光の第2の方向での輝度プロファイルを示す電圧H。u、を出力する。第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30は、光感応領域10に入射した光の第1の方向での輝度プロファイルを示す電圧V。u、を出力する。

第1輝度プロファイル検出用信号処理回路 20は、図4に示されるように、第 1の方向に配列された複数の画素 $11_{11}\sim11_{1N}$, $11_{21}\sim11_{2N}$, · · · · ,

10

15

20

25



 $11_{M1}\sim 11_{MN}$ 間において電気的に接続された一方の光感応部分 14_{mn} 群(第 2 導電型半導体領域 42 からなり、第 1 の方向に長く延びるM列の光感応部)に 対応して設けられた第 1 スイッチ素子 21 と、第 1 の方向に配列された複数の画素 $11_{11}\sim 11_{1N}$, $11_{21}\sim 11_{2N}$, ···, $11_{M1}\sim 11_{MN}$ 間において電気的に接続された一方の光感応部分 14_{mn} 群からの電流を第 2 の方向に順次読み出すための第 1 輝度プロファイル検出用シフトレジスタ 22 と、第 1 輝度プロファイル検出用シフトレジスタ 22 と、第 1 輝度プロファイル検出用シフトレジスタ 22 と、第 1 輝度プロファイル検出用シフトレジスタ 22 と、第 1 輝度プロファイル検出用シフトレジスタ 12 とを含んでいる。

第1スイッチ素子21は、第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタ22から出力される信号shift(H_m)により制御されて順次閉じられる。第1スイッチ素子21を閉じることにより、第1の方向に配列された複数の画素1 1_{11} ~ 11_{1N} , 11_{21} ~ 11_{2N} ,・・・, 11_{M1} ~ 11_{MN} 間において電気的に接続された一方の光感応部分 14_{mn} 群に蓄積された電荷が電流となって、第3配線48及び第1スイッチ素子21を介して第1積分回路23に出力される。第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタ22は、制御回路(図示せず)から出力される信号によりその動作が制御されて、第1スイッチ素子21を順次閉じる。

第1積分回路23は、第1の方向に配列された複数の画素11 $_{11}$ ~11 $_{1N}$,1 $_{121}$ ~11 $_{2N}$,・・・,1 $_{M1}$ ~11 $_{MN}$ 間において電気的に接続された一方の光感応部分14 $_{mn}$ 群からの電流出力を入力し、入力した電流出力の電荷を増幅するアンプ24と、アンプ24の入力端子に一方の端子が接続され、アンプ24の出力端子に他方の端子が接続された容量素子25と、アンプ24の入力端子に一方の端子が接続され、アンプ24の出力端子に他方の端子が接続され、制御回路から出力されるリセット信号 Φ_{Hreset} が有意の場合には「ON」状態となり、リセット信号 Φ_{Hreset} が非有意の場合には「OFF」状態となるスイッチ素子26とを有している。

10

15

20

25



第1積分回路 2 3 は、スイッチ素子 2 6 が「ON」状態であるときには、容量素子 2 5 を放電して初期化する。一方、第1積分回路 2 3 は、スイッチ素子 2 6 が「OFF」状態であるときには、第1の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{11} 、 11_{21} ~ 11_{21} 、···, 11_{M1} ~ 11_{MN} 間において電気的に接続された一方の光感応部分 14_{mn} 群から入力端子に入力した電荷を容量素子 2 5 に蓄積して、その蓄積された電荷に応じた電圧 H_{011} 。を出力端子から出力する。

第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30は、図5に示されるように、第2の方向に配列された複数の画素11 $_{11}$ ~11 $_{M1}$,11 $_{12}$ ~11 $_{M2}$,・・・,11 $_{1N}$ ~11 $_{MN}$ 間において電気的に接続された他方の光感応部分15 $_{mn}$ 群(第2導電型半導体領域43からなり、第2の方向に長く延びるN行の光感応部)に対応して設けられた第2スイッチ素子31と、第2の方向に配列された複数の画素11 $_{11}$ ~11 $_{M1}$,11 $_{12}$ ~11 $_{M2}$,・・・,11 $_{1N}$ ~11 $_{MN}$ 間において電気的に接続された他方の光感応部分15 $_{mn}$ 群からの電流を第1の方向に順次読み出すための第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタ32と、第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタ32により順次読み出される各他方の光感応部分15 $_{mn}$ 群からの電流を順次入力し、その電流を電圧に変換して出力する第2積分回路33とを含んでいる。

第2スイッチ素子31は、第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタ32から出力される信号 s h i f t (V_n) により制御されて順次閉じられる。第2スイッチ素子31を閉じることにより、第2の方向に配列された複数の画素11 $_{11}$ ~11 $_{M1}$,11 $_{12}$ ~11 $_{M2}$,・・・,11 $_{1N}$ ~11 $_{MN}$ 間において電気的に接続された他方の光感応部分15 $_{mn}$ 群に蓄積された電荷が電流となって、第4配線49及び第2スイッチ素子31を介して第2積分回路33に出力される。第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタ32は、制御回路から出力される信号によりその動作が制御されて、第2スイッチ素子31を順次閉じる。

第2積分回路33は、第2の方向に配列された複数の画素11₁₁~11_{M1},1



 $1_{12}\sim 11_{M2}$, ・・・, $11_{1N}\sim 11_{MN}$ 間において電気的に接続された他方の 光感応部分 15_{mn} 群からの電流出力を入力し、入力した電流出力の電荷を増幅するアンプ34と、アンプ34の入力端子に一方の端子が接続され、アンプ34の 出力端子に他方の端子が接続された容量素子35と、アンプ34の入力端子に一方の端子が接続され、アンプ34の出力端子に他方の端子が接続され、制御回路 から出力されるリセット信号 Φ_{vreset} が有意の場合には「ON」状態となり、リセット信号 Φ_{vreset} が非有意の場合には「OFF」状態となるスイッチ素子 36とを有している。

第2積分回路33は、スイッチ素子36が「ON」状態であるときには、容量素子35を放電して初期化する。一方、第2積分回路33は、スイッチ素子36が「OFF」状態であるときには、第2の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{M1} , 11_{12} ~ 11_{M2} ,・・・, 11_{1N} ~ 11_{MN} 間において電気的に接続された他方の光感応部分 15_{mn} 群から入力端子に入力した電荷を容量素子35に蓄積して、その蓄積された電荷に応じた電圧 V_{out} を出力端子から出力する。

15

20

25

10

5

続いて、図6A~図6E及び図7A~図7Eに基づいて、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20及び第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30の動作について説明する。図6A~図6Eは、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路の動作を説明するためのタイミングチャートであり、図7A~図7Eは、第2輝度プロファイル検出用信号処理回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。

制御回路から第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタ22にスタート信号が入力されると、図6A及び図6Bにも示されるように、所定のパルス幅を有する信号shift (H_m)が順次出力される。第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタ22から対応する第1スイッチ素子21にshift (H_m)が出力されると、第1スイッチ素子21が順次閉じ、対応する一方の光感応部分1 4_m

10

15

20

25



群に蓄積された電荷が電流となって第1積分回路23に順次出力される。

第1積分回路23には、図6Dに示されるように、制御回路からリセット信号 Φ_{Hreset} が入力されている。このリセット信号 Φ_{Hreset} が「OFF」状態の期間、対応する一方の光感応部分14 $_{mn}$ 群に蓄積された電荷が容量素子25に蓄積されて、図6Eに示されるように、蓄積された電荷量に応じた電圧 H_{out} が第1積分回路23から順次出力される。なお、第1積分回路23は、リセット信号 Φ_{Hreset} が「ON」状態のときにはスイッチ素子26を閉じて容量素子25を初期化する。

このように、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路 20からは、第1の方向に配列された複数の画素 $11_{11}\sim11_{1N}$, $11_{21}\sim11_{2N}$, ・・・, 11_{M1} $\sim11_{MN}$ 間において電気的に接続された一方の光感応部分 14_{mn} 群にて蓄積されて電荷(電流)に対応した電圧 H_{out} が、対応する一方の光感応部分 14_{mn} 群毎に順次時系列データとして出力される。この時系列データは、第2の方向での輝度プロファイルを示すものである。

制御回路から第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタ32にスタート信号が入力されると、図7A及び図7Bにも示されるように、所定のパルス幅を有する信号 $shift(V_n)$ が順次出力される。第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタ32から対応する第2スイッチ素子31に $shift(V_n)$ が出力されると、第2スイッチ素子31に $shift(V_n)$ が出力されると、第2スイッチ素子31が順次閉じ、対応する他方の光感応部分15mn群に蓄積された電荷が電流となって第2積分回路33に順次出力される。

第2積分回路33には、図7Dに示されるように、制御回路からリセット信号 Φ_{vreset} が入力されている。このリセット信号 Φ_{vreset} が「OFF」状態の期間、対応する他方の光感応部分 15_{mn} 群に蓄積された電荷が容量素子35に蓄積されて、図7Eに示されるように、蓄積された電荷量に応じた電圧 V_{out} が第2積分回路33から順次出力される。なお、第2積分回路33は、リセット信号 Φ_{vreset} が「ON」状態のときにはスイッチ素子36を閉じて容量素子35を初



期化する。

5

10

15

20

25

このように、第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30からは、第2の方向に配列された複数の画素 $11_{11}\sim11_{M1}$, $11_{12}\sim11_{M2}$, · · · · , 11_{1N} ~ 11_{MN} 間において電気的に接続された他方の光感応部分 15_{mn} 群にて蓄積されて電荷(電流)に対応した電圧 V_{out} が、対応する他方の光感応部分 15_{mn} 群毎に順次時系列データとして出力される。この時系列データは、第1の方向での輝度プロファイルを示すものである。

続いて、図8に基づいて、画像検出用信号処理回路50の構成について説明する。図8は、画像検出部を示す概略構成図である。画像検出用信号処理回路50は、光感応領域10に入射した光により画素データ(画像)を示す電圧IM。utを出力する。

画像検出用信号処理回路 50 は、各第1 光感応部分 12_{mn} からの電流出力を第 1 の方向に順次読み出すための第1 画像検出用シフトレジスタ 51 と、第 2 の方向に配列された画素 11_{mn} に対応して設けられた第 3 スイッチ素子 52 と、第 1 画像検出用シフトレジスタ 51 にて第 1 の方向に順次読み出されたそれぞれの電流出力を第 2 の方向に順次読み出すための第 2 画像検出用シフトレジスタ 53 と、第 2 画像検出用シフトレジスタ 53 と、第 2 画像検出用シフトレジスタ 53 により順次読み出される各第 1 光感応部分 12_{mn} からの電流を順次入力し、その電流を電圧に変換して出力する第 3 積分回路 54 とを含んでいる。

第1画像検出用シフトレジスタ51は、夫々の第1光感応部分 12_{mn} で生じた電流を読み出すために、制御回路(図示せず)から出力される信号によりその動作が制御されて、夫々のMOSゲート46(スイッチ素F64)に信号F8hifft(F981)を出力する。第1画像検出用シフトレジスタ51は、第2の方向に配列された第1光感応部分F981 のF982 のF983 に対して、同時に信号F984 にF984 を出力し得るように第2配線47を介して接続されている。

10

15

20

25



第3スイッチ素子52は、第2画像検出用シフトレジスタ53から出力される信号shift (H_{1m})により制御されて順次閉じられる。第3スイッチ素子52を閉じることにより、第1画像検出用シフトレジスタ51からの信号shift (V_{1n})により閉じられたMOSゲート46 (スイッチ素子64)に対応する第1光感応部分12 $_{mn}$ に蓄積された電荷が電流となって、第1配線48及び第3スイッチ素子52を介して第3積分回路54に出力される。第2画像検出用シフトレジスタ53は、制御回路(図示せず)から出力される信号によりその動作が制御されて、第3スイッチ素子52を順次閉じる。

第3積分回路 5 4 は、夫々の第1 光感応部分1 2_{mn} からの電流出力を入力し、入力した電流出力の電荷を増幅するアンプ5 5 と、アンプ5 5 の入力端子に一方の端子が接続され、アンプ5 5 の出力端子に他方の端子が接続された容量素子5 6 と、アンプ5 5 の入力端子に一方の端子が接続され、アンプ5 5 の出力端子に他方の端子が接続され、アンプ5 5 の出力端子に他方の端子が接続され、制御回路から出力されるリセット信号 $\Phi_{1Mreset}$ が有意の場合には「OFF」状態となるスイッチ素子5 7 とを有している。

第3積分回路54は、スイッチ素子57が「ON」状態であるときには、容量素子56を放電して初期化する。一方、第3積分回路54は、スイッチ素子57が「OFF」状態であるときには、夫々の第1光感応部分12_{mn}から入力端子に入力した電荷を容量素子56に蓄積して、その蓄積された電荷に応じた電圧IM_{nut}を出力端子から出力する。

続いて、図9A~図9Fに基づいて、画像検出用信号処理回路50の動作について説明する。図9A~図9Fは、画像検出用信号処理回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。

制御回路から第1画像検出用シフトレジスタ51にスタート信号が入力されると、図9A及び図9Bにも示されるように、所定のパルス幅を有する信号 shift (V_{1n}) が順次出力される。第1画像検出用シフトレジスタ51から対応す

10

15

20

25



るMOSゲート46に $shift(V_{1n})$ が出力されると、MOSゲート46が順次閉じる。

この状態で、制御回路から第2画像検出用シフトレジスタ53にスタート信号が入力されると、図9C及び図9Dにも示されるように、所定のパルス幅を有する信号 $shift(H_{1m})$ が順次出力される。第2画像検出用シフトレジスタ53から対応する第3スイッチ素子52に $shift(H_{1m})$ が出力されると、第3スイッチ素子52が順次閉じ、対応する第1光感応部分 12_{mn} に蓄積された電荷が電流となって第3積分回路54に順次出力される。

第3積分回路 5 4には、図9 Eに示されるように、制御回路からリセット信号 $\Phi_{1Mreset}$ が入力されている。このリセット信号 $\Phi_{1Mreset}$ が「OFF」状態の 期間、対応する第1 光感応部分 12_{mn} に蓄積された電荷が容量素子 5 6に蓄積されて、図9 Fに示されるように、蓄積された電荷量に応じた電圧 $1M_{out}$ が第 3 積分回路 5 4 から順次出力される。なお、第 3 積分回路 5 4 は、リセット信号 $\Phi_{1Mreset}$ が「ON」状態のときにはスイッチ素子 5 7 を閉じて容量素子 5 6 を初期化する。

このように、画像検出用信号処理回路 50 からは、第1 光感応部分 12_{mn} にて蓄積されて電荷(電流)に対応した $1M_{out}$ が、対応する第1 光感応部分 12_{mn} 毎に順次時系列データとして出力される。この時系列データは、画素データ(画像)を示すものである。

なお、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20、第2輝度プロファイル 検出用信号処理回路30及び画像検出用信号処理回路50は、同じタイミングに て動作させてもよく、時系列順で独立して動作させてもよい。

以上のように、本実施形態の撮像装置1においては、1つの画素 11_{mn} に入射した光は当該画素 11_{mn} を構成する第1光感応部分 12_{mn} 及び第2光感応部分 13_{mn} それぞれにおいて検出されて、光強度に応じた出力が光感応部分 12_{mn} , 13_{mn} 毎になされる。そして、画像検出用信号処理回路50により、第1光感



応部分 12_{mn} からの出力が読み出されて当該出力に基づいて画像が検出される。また、輝度プロファイル検出部(第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20及び第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30)により、第2光感応部分 13_{mn} からの出力が読み出され当該出力に基づいて2次元配列における第1の方向及び第2の方向での輝度プロファイルが検出される。このように、1画素が第1光感応部分 12_{mn} と第2光感応部分 13_{mn} とで構成されていることから、画像の検出と共に、光が入射した2次元位置の検出を行うことが可能となる。

また、本実施形態の撮像装置 1において、第 2 光感応部分 1 3_{mn}は、同一面内にて隣接して配設された複数の光感応部分 1 4_{mn}, 1 5_{mn}を含み、2 次元配列における第 1 の方向に配列された複数の画素 1 1₁₁~1 1_{1N}, 1 1₂₁~1 1_{2N},・・・, 1 1_{M1}~1 1_{MN}にわたって、第 2 光感応部分 1 3_{mn}に含まれる複数の光感応部分 1 4_{mn}, 1 5_{mn}のうち一方の光感応部分 1 4_{mn}同士が電気的に接続され、2 次元配列における第 2 の方向に配列された複数の画素 1 1₁₁~1 1_{M1}, 1 1₁₂~1 1_{M2},・・・, 1 1_{1N}~1 1_{MN}にわたって、第 2 光感応部分 1 3_m に含まれる複数の光感応部分 1 4_{mn}, 1 5_{mn}のうち他方の光感応部分 1 3_{mn}に含まれる複数の光感応部分 1 4_{mn}, 1 5_{mn}のうち他方の光感応部分 1 3_{mn}に入射した光は当該第 2 光感応部分 1 3_{mn}に含まれる光感応部分 1 4_{mn}, 1 5_{mn} それぞれにおいて検出されて、光強度に応じた電流がそれぞれの光感応部分 1 4_{mn},

10

15

20

25



 15_{mn} 毎に出力される。そして、一方の光感応部分 14_{mn} 同士が 2次元配列における第 1 の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{1N} , 11_{21} ~ 11_{2N} ,・・・, 11_{M1} ~ 11_{MN} にわたって電気的に接続されているので、一方の光感応部分 14_{mn} からの電流出力は第 1 の方向に送られる。また、他方の光感応部分 15_{mn} 同士が 2 次元配列における第 2 の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{M1} 1, 11_{12} ~ 11_{M2} ,・・・, 11_{1N} ~ 11_{MN} にわたって電気的に接続されているので、他方の光感応部分 15_{mn} からの電流出力は第 2 の方向に送られる。このように、一方の光感応部分 15_{mn} からの電流出力は第 2 の方向に送られるとともに、他方の光感応部分 15_{mn} からの電流出力は第 2 の方向に送られることから、第 1 の方向での輝度プロファイルと第 2 の方向での輝度プロファイルとをそれぞれ独立して得ることが可能となる。この結果、1 画素に複数の光感応部分 14_{mn} , 15_{mn} を配設するという極めて簡素な構成にて、入射した光の 2 次元位置を高速に検出することができる。

また、本実施形態の撮像装置1において、第2光感応部分13_{mn}は入射した光の強度に応じた電流を出力し、輝度プロファイル検出部(第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20、第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30)は、第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタ22と、第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタ32と、第1積分回路23と、第2積分回路33とを含んでいる。これにより、第1の方向での輝度プロファイルと第2の方向での輝度プロファイルとを極めて簡易な構成にて検出することができる。

また、本実施形態の撮像装置1において、第1光感応部分12mmは入射した光

10

15

20

25



の強度に応じた電流を出力し、画像検出用信号処理回路 5 0 は、第 1 画像検出用シフトレジスタ 5 1 と、第 2 画像検出用シフトレジスタ 5 3 と、第 2 積分回路 5 4 とを含んでいる。これにより、画像(画素データ)を極めて簡易な構成にて検出することができる。

次に、図10に基づいて、本実施形態に係る撮像装置の変形例について説明する。図10は、本実施形態に係る撮像装置の変形例を示す概略構成図である。変形例は、上述した実施形態に比して、第1光感応部分12 $_{mn}$ がアクティブピクセルセンサ(PPS:Active Pixel Sensor)に構成されている点で相違する。なお、図10では、 2×2 画素として図示している。なお、図10において、各画素 11 $_{11}$, 11 $_{12}$, 11 $_{21}$, 11 $_{22}$ の同じ位置から延びる各配線はつながっている。

電界効果トランジスタ(FET)81,82の各ドレインが電源電圧に接続され、トランジスタ81のソースとトランジスタ82のゲートが電界効果トランジスタ83のドレインに接続されている。トランジスタ83のソースがフォトダイオード61のカソードに接続されている。更に、トランジスタ82のソースが、トランジスタ84のドレイン、ソースを通して第3スイッチ素子52側に接続されている。トランジスタ81のゲートには、第1画像検出用シフトレジスタ51からリセット信号Reset(V_{1n})が与えられ、トランジスタ83のゲートには、第1画像検出用シフトレジスタ551から信号SW(V_{1n})が与えられる。また、トランジスタ84には、第1画像検出用シフトレジスタ51から信号SM(V_{1n})が与えられる。

このアクティブピクセルセンサの動作について説明するに、まず、トランジスタ81のゲートにリセット信号Reset (V_{1n}) が印加され、トランジスタ81がオンになり、トランジスタ81のドレイン、ソースを介してフォトダイオード61のカソードの電圧が電源電位にされる(リセットされる)。なお、このとき、トランジスタ83はオンであり、トランジスタ84はオフである。続いて、

10

15

20

25



トランジスタ81のゲートへのリセット信号Reset (V_{1n})が消失してトランジスタ81がオフとなり、これにより、フォトダイオード61のカソード電位が電源電位に維持される。この状態で、フォトダイオード61に光が照射され、フォトダイオード61が入射光を光電変換して、照射光量(強度×時間)に比例した電荷Qがフォトダイオード61に蓄積され、フォトダイオード61のカソードの電位がQ/Cなる電圧変化を起こす(ただし、Cはフォトダイオード61の容量である)。

その後、トランジスタ83のゲートに信号SW(V_{1n})が印加され、トランジスタ84のゲートに信号shift(V_{1n})が印加されることにより、フォトダイオード61の上述したカソード電圧変化分が、トランジスタ83、トランジスタ82及びトランジスタ84を通して画像信号として出力される。

このように、第1 光感応部分 12_{mn} をアクティブピクセルセンサにて構成した場合においても、画像の検出と共に、光が入射した2 次元位置の検出を行うことが可能となる。

次に、図11に基づいて、本実施形態に係る撮像装置の更なる変形例について 説明する。図11は、本実施形態に係る撮像装置の更なる変形例を示す概略構成 図である。

図11に示された変形例において、第2輝度プロファイル検出用信号処理回路 30(輝度プロファイル検出部)は、第1の方向での輝度プロファイルにおける 所定輝度以上の画素位置を特定する第1画素位置特定部91を含んでいる。第1 画素位置特定部91には、夫々の第2スイッチ素子31からの出力が接続されて おり、第2の方向に配列された複数の画素 11_{11} ~ 11_{M1} , 11_{12} ~ 11_{M2} , · · · · , 11_{1N} ~ 11_{MN} 間において電気的に接続された他方の光感応部分 15_{m} , 罪からの電流出力が入力される。

第1画素位置特定部91は、入力された出力に基づいて、所定輝度以上となる 画素位置を特定して、特定した画素位置に関する情報を画素情報(チャンネル情

10

15

20

25



報)として第1画像検出用シフトレジスタ51に送る。画素情報には、特定した画素位置の周辺に位置する画素位置も含まれる。第1画像検出用シフトレジスタ51は、第1画素位置特定部91から送られた画素情報に基づいて、当該画素情報における画素位置に対応するMOSゲート46のみshift(V_{1n})を順次出力する。これにより、画素情報における画素位置に対応するMOSゲート46のみが順次閉じられることとなる。

第1輝度プロファイル検出用信号処理回路 20(輝度プロファイル検出部)は、第2の方向での輝度プロファイルにおける所定輝度以上の画素位置を特定する第2画素位置特定部 92 を含んでいる。第2画素位置特定部 92 には、夫々の第1スイッチ素子 21 からの出力が接続されており、第1の方向に配列された複数の画素 $11_{11}\sim11_{1N}$, $11_{21}\sim11_{2N}$, · · · · , $11_{M1}\sim11_{MN}$ 間において電気的に接続された一方の光感応部分 14_{mn} 群からの出力が入力される。

第2画素位置特定部92は、入力された出力に基づいて、所定輝度以上となる画素位置を特定して、特定した画素位置に関する情報を画素情報(チャンネル情報)として第2画像検出用シフトレジスタ53に送る。画素情報には、特定した画素位置の周辺に位置する画素位置も含まれる。第2画像検出用シフトレジスタ53は、第2画素位置特定部92から送られた画素情報に基づいて、当該画素情報における画素位置に対応する第3スイッチ素子52のみshift(H_{1m})を順次出力する。これにより、画素情報における画素位置に対応する第3スイッチ素子52のみが順次閉じられて、当該画素位置に対応する第1光感応部分12mnに蓄積された電荷が電流となってイメージ読出回路93、第3スイッチ素子52を介してA/D変換回路94に順次出力される。なお、第1輝度プロファイル検出用信号処理回路20及び第2輝度プロファイル検出用信号処理回路30の出力はA/D変換回路95,96に送られてA/D変換された後に出力される。

したがって、図12A及び図12Bに示されるように、光感応領域10全体で 検出される画像 I1 (M×N画素) に対して、所定輝度以上となる所定の領域の



画像 I 2 ($O \times P$ 画素: ただし $M \ge O$ 、 $N \ge P$) を得ることができる。たとえば、 $M = N = 5 \cdot 1 \cdot 2$ 、 $O = P = 6 \cdot 4$ 、読み出し速度 1μ sec/p i xelo場合、画像 $I \cdot 1$ を読み出すとフレームレートは $I \cdot 1$ 。8 ($I \cdot 1$ ps) となり、画像 $I \cdot 1$ 2を読み出すと $I \cdot 1$ 2 4 4 ($I \cdot 1$ ps) となり、高速での読み出しが可能となる。なお、図 $I \cdot 1$ 2 Aにおいて、特性 Aは、第 1 輝度プロファイル検出用信号処理回路 $I \cdot 1$ 2 の方向での輝度プロファイルを示し、特性 Bは、第 2 輝度プロファイル検出用信号処理回路 $I \cdot 1$ 3 の方向での輝度プロファイルを示し、特性 $I \cdot 1$ での方向での輝度プロファイルを示す。

このように、図11に示された変形例では、所定輝度以上の領域を含む画像を極めて高速にて検出することができる。また、当該撮像装置1の動体追尾センサ等への適用が可能となる。

本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。たとえば、第2光感応部分13_{mn}を同一面内にて第1光感応部分12_{nm}と隣接して配設する代わりに、光感応領域10が形成される半導体基板40の裏面側に、抵抗電極等の格子状の抵抗部を設け、光入射に基づく抵抗値変動を検知することで第1の方向及び第2の方向での輝度プロファイル(光の入射位置)を検出するようにしてもよい

産業上の利用可能性

本発明の撮像装置は、動体追尾装置に利用できる。

5

10

15

10

15

20

25



請求の範囲

1. 画素が2次元配列された光感応領域を有する撮像装置であって、

各々入射した光の強度に応じた出力を行う第1光感応部分と第2光感応部分と で1画素が構成されており、

前記第1光感応部分からの出力を読み出して当該出力に基づいて画像を検出するための画像検出部と、前記第2光感応部分からの出力を読み出して当該出力に基づいて前記2次元配列における第1の方向及び第2の方向での輝度プロファイルを検出するための輝度プロファイル検出部とを備えることを特徴とする撮像装置。

- 2. 前記第1光感応部分からの出力を前記画像検出部に導くための配線と 前記第2光感応部分からの出力を前記輝度プロファイル検出部に導くための配線 とが前記画素間を延びて設けられていることを特徴とする請求の範囲第1項に記 載の撮像装置。
- 3. 前記第2光感応部分は、同一面内にて隣接して配設された複数の光感 応部分を含み、

前記2次元配列における第1の方向に配列された複数の画素にわたって、前記 第2光感応部分に含まれる複数の光感応部分のうち一方の光感応部分同士が電気 的に接続され、

前記2次元配列における第2の方向に配列された複数の画素にわたって、前記 第2光感応部分に含まれる複数の光感応部分のうち他方の光感応部分同士が電気 的に接続されていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の撮像装置。

- 4. 前記第1の方向に配列された複数の画素にわたって、前記第2光感応部分に含まれる複数の光感応部分のうち一方の光感応部分同士を電気的に接続するための配線が、前記画素間を前記第1の方向に延びて設けられており、
- 前記第2の方向に配列された複数の画素にわたって、前記第2光感応部分に含まれる複数の光感応部分のうち他方の光感応部分同士を電気的に接続するための



配線が、前記画素間を前記第2の方向に延びて設けられていることを特徴とする 請求の範囲第3項に記載の撮像装置。

5. 前記第2光感応部分は入射した光の強度に応じた電流を出力し、 前記輝度プロファイル検出部は、

5

10

前記第1の方向に配列された前記複数の画素間において電気的に接続された 一方の光感応部分群からの電流出力を前記第2の方向に順次読み出すための第1 輝度プロファイル検出用シフトレジスタと、

前記第2の方向に配列された前記複数の画素間において電気的に接続された 他方の光感応部分群からの電流出力を前記第1の方向に順次読み出すための第2 輝度プロファイル検出用シフトレジスタと、

前記第1輝度プロファイル検出用シフトレジスタにより順次読み出される前記各一方の光感応部分群からの電流出力を順次入力し、その出力を電圧出力に変換する第1積分回路と、

前記第2輝度プロファイル検出用シフトレジスタにより順次読み出される前記各他方の光感応部分群からの電流出力を順次入力し、その出力を電圧出力に変換する第2積分回路と、を含んでいることを特徴とする請求の範囲第3項に記載の撮像装置。

6. 前記第1光感応部分は入射した光の強度に応じた電流を出力し、 前記画像検出部は、

20

15

前記第1光感応部分からの電流出力を前記第1の方向に順次読み出すための 第1画像検出用シフトレジスタと、

前記第1画像検出用シフトレジスタにて前記第1の方向に順次読み出された 前記電流出力を前記第2の方向に順次読み出すための第2画像検出用シフトレジ スタと、を含んでいることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の撮像装置。

25

7. 前記輝度プロファイル検出部は、検出した前記第1の方向での輝度プロファイルにおける所定輝度以上の画素位置を特定する第1画素位置特定部と、

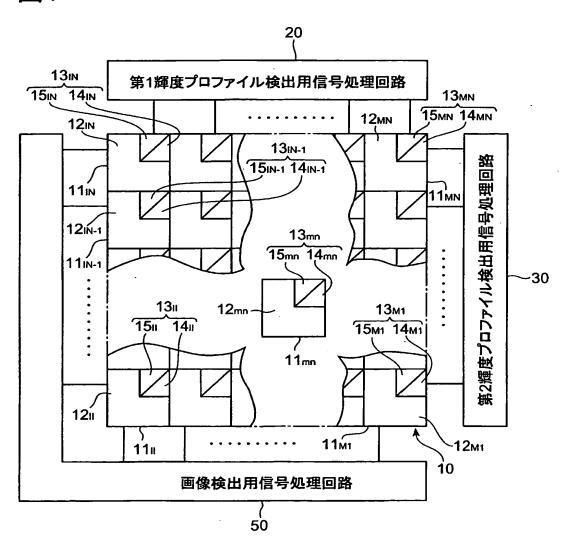
WO 03/055201

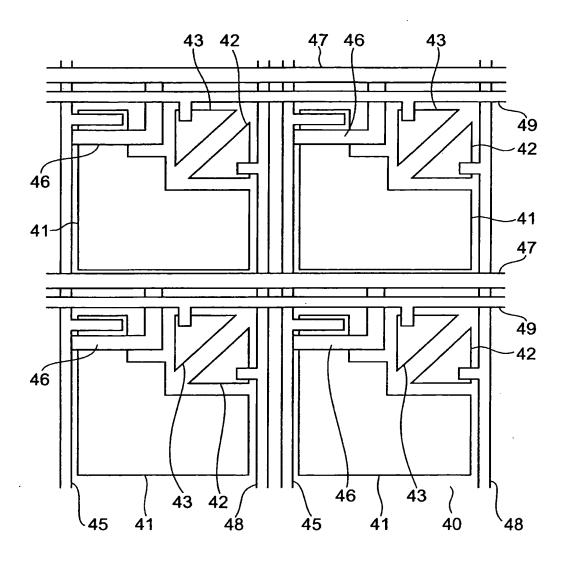
5

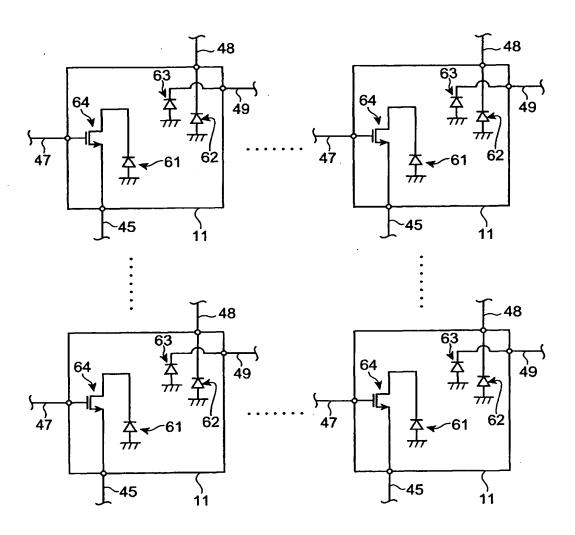


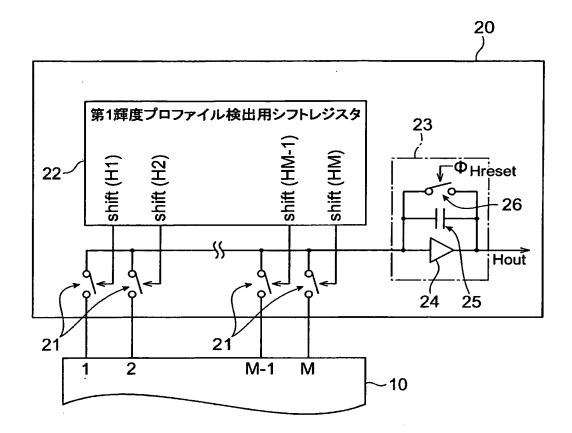
検出した前記第2の方向での輝度プロファイルにおける所定輝度以上の画素位置 を特定する第2画素位置特定部とを含み、

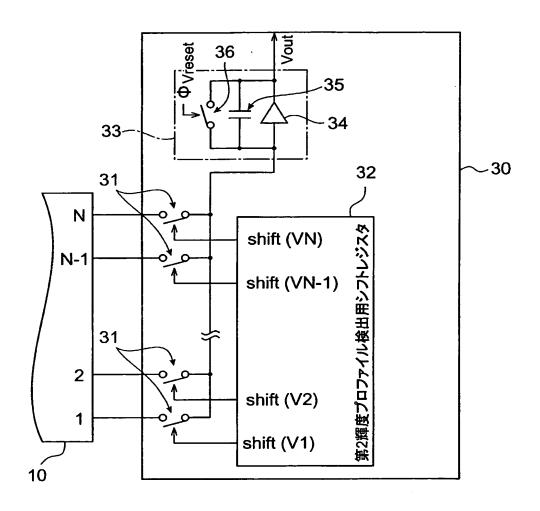
前記画像検出部は、前記第1画素位置特定部及び前記第2画素位置特定部にて それぞれ特定された前記画素位置を含む画像を検出することを特徴とする請求の 範囲第1項に記載の撮像装置。

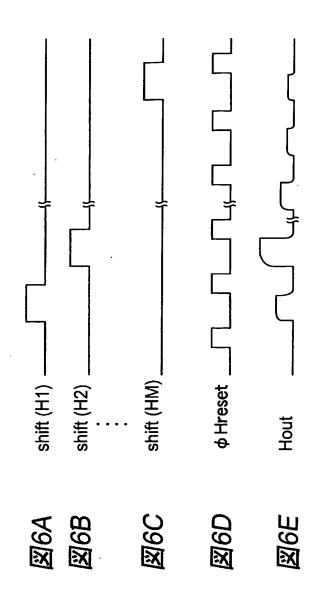


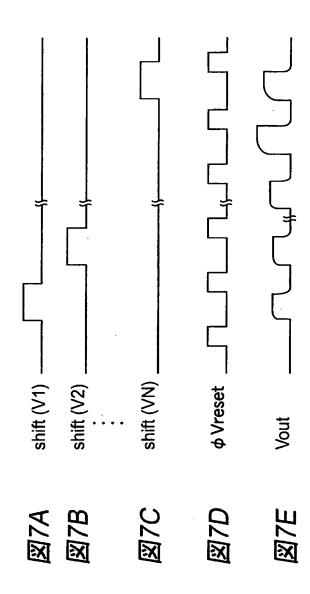












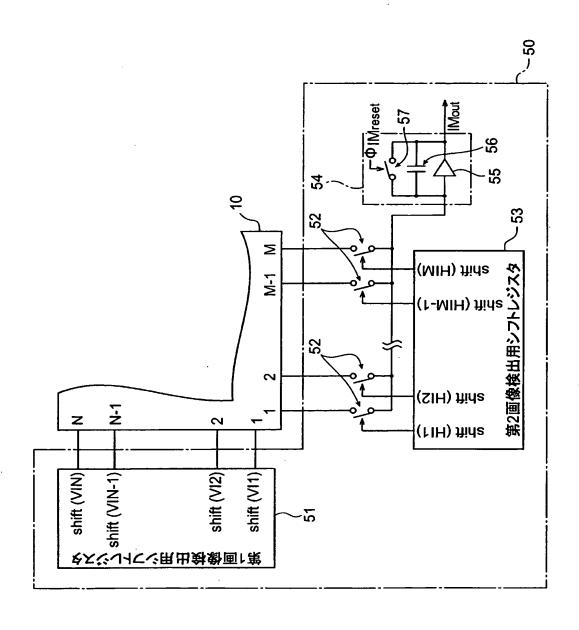
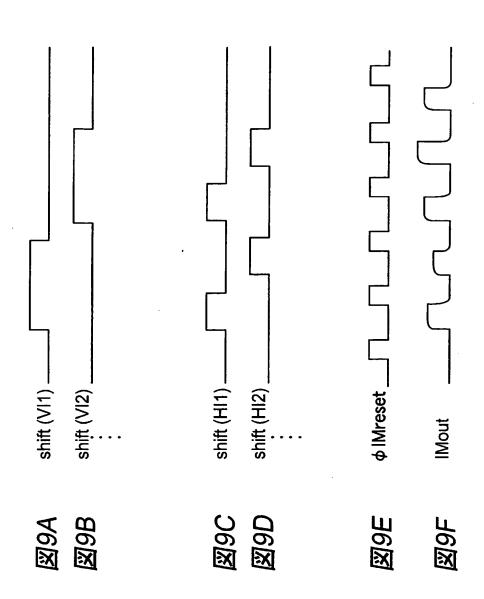
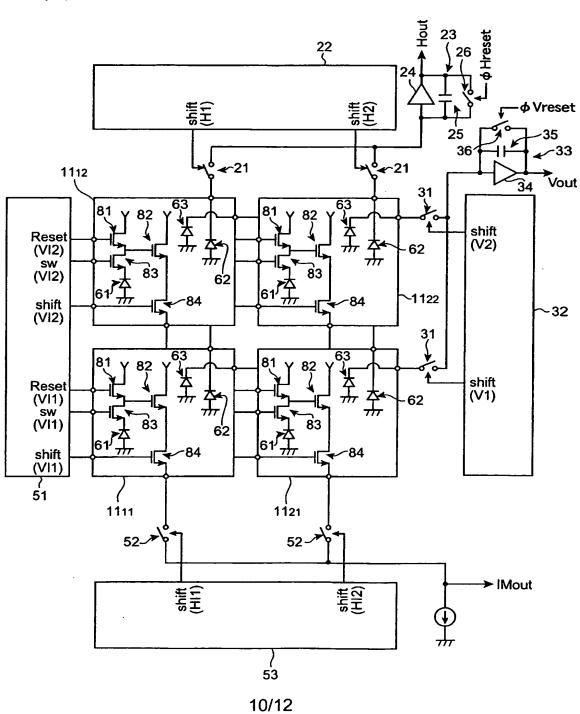
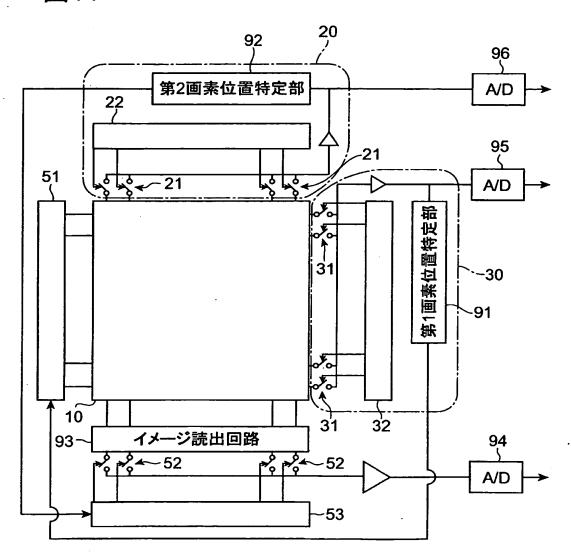
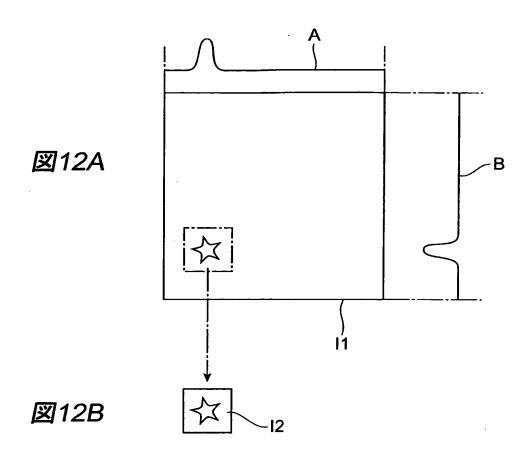


图8









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/12887

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H04N5/335, 5/232, G06T7/00						
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC				
B. FIELD	SEARCHED					
	ocumentation searched (classification system followed C1 ⁷ H04N5/335, 5/232, G06T1/00					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003						
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP 2000-316127 A (NEC Corp.) 14 November, 2000 (14.11.00), Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none)		1-7			
A	JP 4-277984 A (Olympus Optic 02 October, 1992 (02.10.92), Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none)	al Co., Ltd.),	1-7			
A	JP 4-151129 A (Olympus Optic 25 May, 1992 (25.05.92), Full text; all drawings & US 5196929 A	al Co., Ltd.),	1-7			
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special	categories of cited documents:	"T" later document published after the inte	rnational filing date or			
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date on the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is						
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "Y" document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art			when the document is documents, such skilled in the art			
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed						
	actual completion of the international search arch, 2003 (07.03.03)	Date of mailing of the international sear 25 March, 2003 (25.	03.03)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

電話番号 03-3581-1101 内線 3541



	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP02	2/12887
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int.	C1' H04N5/335, 5/232, G	06T7/00		
	テった分野 (同様性質 () () () ()			
調査を行った# 	B小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int.	C1' H04N5/335, 5/232, G	06T1/00, 7/	0 0	
	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	其用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-2003年			
日本国	登録実用新案公報 1994-2003年 実用新案登録公報 1996-2003年			
日本国第	実用新案登録公報 1996-2003年			
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)		
C. 関連する	ると認められる文献			, -
引用文献の	31日本共久 1578 如本体元以明末小工	したみ ての印本ナスタ	****	関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー*				
A	JP 2000-316127 A 2000. 11. 14	(日本电风休丸云)	I)	1 - 7
	全文, 第1-7図 (ファミリーな)	L)		
A	 JP 4-277984 A(オリン	シスタマ 半学工 光世=	₽ △ オŁ)	1 – 7
A	1992.10.02	ノハヘルチエ来係に	(五 化)	1 /
	全文、第1-9図(ファミリーな)	L)		
Α	 JP 4-151129 A(オリ:	ンパス光学工業株式	(全社)	1 — 7
11	1992.05.25		VII (II)	•
x C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファ	ミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献(のカテ ゴ リー	の日の後に公表	長された文献	
- 1	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は		
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの				
以後に	公表されたもの	「X」特に関連のある	5文献であって、当	
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は近 「Y」特に関連のある	進歩性がないと考え S 文献でなって	
	理由を付す)			明である組合せに
	よる開示、使用、展示等に言及する文献	· ·	ぶないと考えられる マーミリー文献	5 も の
「「」国際出	顔日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 	「&」同一パテントフ 	· ァミリーメ駅 	
国際調査を完	了した日 07.03.03	国際調査報告の発送日	25 .03	3.03
国際調査機関の		特許庁審査官(権限の	のある職員) 🗻	5P 9058
	国特許庁(ISA/JP)	井上		LL
1	郵便番号100-8915	I	4	

東京都千代田区段が関三丁目4番3号



国際出願番号 PCT/JP02/12887

川用文献の	き). 関連すると認められる文献 献の 関連する				
フテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号			
	全文,全図				
	& US 5196929 A				
i					
		ľ			
i					
	·				
	·				